© EPODOC / EPO

PN - JP5110960 A 19930430

PD - 1993-04-30

PR - JP19910269733 19911017

OPD - 1991-10-17

TI - SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

IN - OGYU HISAO

PA - OLYMPUS OPTICAL CO

IC - G02B3/00 ; H01L27/14 ; H04N3/14 ; H04N5/335

© WPI / DERWENT

 - Solid state charge coupled image sensor - has microlens array sealed between cover glass and image sensor chip housed in package NoAbstract

PR - JP19910269733 19911017

PN - JP2987455B2 B2 19991206 DW200003 H04N5/335 004pp

- JP5110960 A 19930430 DW199322 H04N5/335 006pp

PA - (OLYU) OLYMPUS OPTICAL CO LTD

IC - G02B3/00 ;H01L27/14 ;H04N3/14 ;H04N5/335

AB - J05110960

- (Dwg.1/5)

OPD - 1991-10-17

AN - 1993-179723 [22]

© PAJ / JPO

PN - JP5110960 A 19930430

PD - 1993-04-30

AP - JP19910269733 19911017

IN - OGYU HISAO

PA - OLYMPUS OPTICAL CO LTD

TI - SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

AB - PURPOSE:To provide a solid-state image pickup device free from the degradation and the change of the refractive index of a microlens or an on-chip color filter due to humidity.

- CONSTITUTION:A microlens array3 which increases the quantity of light from an object image is provided on the image area of a CCD chip 2 on a ceramic base 1. A projecting part 4 like a wall is provided in all of the edge periphery of the area other than the image area on the CCD chip 2, and a cover glass 5 is arranged on this projecting part 4 so that it faces the microlens array3. They

none

are surrounded with a sealing resin 6 on the ceramic base 1 up to the cover glass 5 to hermetically seal the microlens array3. By this constitution, the microlens array3 is hermetically sealed to prevent the degradation and the change of the refractive index due to humidity.

- H04N5/335 ;G02B3/00 ;H01L27/14 ;H04N3/14

none none none

				fyr ar
				•
			·	
		·		

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-110960

(43)公開日 平成5年(1993)4月30日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 4 N 5/33	識別記号 V	庁内整理番号 8838-5C	F I 技術表示箇所
H 0 4 N 5/339 G 0 2 B 3/00		8106-2K	
H01L 27/14	A	0100 ZIC	
HO1L 27/14 HO4N 3/14		4228-5C	
		7210-4M	H O 1 L 27/14 D 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 6 頁)
(21)出願番号 特願平3-269733			(71)出願人 000000376 オリンパス光学工業株式会社
(22) 出願日	平成3年(1991)10月	17日	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 (72)発明者 荻生 久夫 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内
			(74)代理人 弁理士 伊藤 進

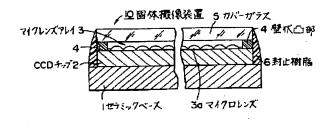
(54) 【発明の名称】 固体撮像装置

(57)【要約】

【目的】マイクロレンズやオンチップのカラーフィルタ が湿気により劣化したり、屈折率が変化したりすること のない固体撮像装置を提供すること。

【構成】セラミックベース1上のCCDチップ2には、そのイメージエリア上に、被写体像からの光量を増加させるマイクロレンズアレイ3を設けている。また、前記イメージエリアを除いたCCDチップ2上2は、その緑辺部全周に渡って壁状凸部4を設け、壁状凸部4上には、マイクロレンズアレイ3に対向し、カバーガラス5を配置する。さらに、セラミックベース1からカバーガラス5にかけて封止樹脂6で囲繞し、マイクロレンズアレイ3を密封する。

【作用】前記構成により、マイクロレンズアレイ3を密封し、温気による劣化や屈折率の変化を防いでいる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】被写体像を撮像するイメージエリアを有す るチップを基板上に設けていると共に、前記チップのイ メージエリア上に、前記被写体像を結像させるマイクロ レンズを設けている固体撮像装置において、

前記イメージエリアを除いた前記チップ上の縁辺部の少 なくとも一部に、壁状凸部を設けている一方、前記マイ クロレンズに対向し、かつ前記壁状凸部上に透明部材を 配置すると共に、前記基板から透明部材にかけて封止部 材で囲繞し、前記マイクロレンズを密封することを特徴 10 とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、オンチップマイクロレ ンズによる感度アップを図った固体撮像装置の改良に関 する。

[0002]

【従来の技術】CCD等の固体撮像装置は、その性能、 特に画素数が多いこと、感度が高いことが要求されてい

【0003】例えば、固体撮像装置を先端部に有する電 子内視鏡は、狭い管腔や体腔内に挿入されるので、挿入 部の先端部の径は大きくできない。このため、CCDの 小型化は、重要な技術課題となっている。また、ビデオ カメラの分野においても、光学系は、2分の1インチか ら3分の1インチに変わりつつあり、それに伴ってCC Dの小型化が図られている。

【0004】従って、CCD等の固体撮像装置は、高画 秦化、小型化に伴い、画素サイズも小さくなる傾向にあ る。CCDの小型化によって、カメラ等のレンズ光学系 のサイズと重量は大幅に軽減される一方、CCDの感光 部面積が小さくなるため、CCDのイメージエリアに入 射する被写体(光学)像の光量が減少してしまう。それ に応じて、信号出力のレベルも次第に小さくなり、感度 が低下するという欠点がある。従って、最近では、例え ば特願平2-174039号、特願平2-405221 号、あるいは電波新聞(1991年1月31日(3 6)) に示すように、CCDの各画素の上にマイクロレ ンズを形成して集光することにより、感度アップを図る ものが提案されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前述したC CDのオンチップ上に形成するマイクロレンズは、樹脂 を用いているために、カバーガラスで保護しないと傷が 付いてしまうという欠点がある。

【0006】また、マイクロレンズの樹脂が湿気を吸う と、劣化したり、あるいは屈折率が変ったりしてしまう という不具合があるため、気密封止する必要がある。

【0007】本発明は、前記事情に鑑みてなされたもの で、マイクロレンズ付きの固体撮像装置において、マイ 50 【0014】前記マイクロレンズアレイ3は、前記単位

クロレンズやオンチップのカラーフィルタが湿気により 劣化したり、屈折率が変化したりすることのない固体撮 像装置を提供することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の固体撮像装置 は、被写体像を撮像するイメージエリアを有するチップ を基板上に設けていると共に、前記チップのイメージエ リア上に、前記被写体像を結像させるマイクロレンズを 設けている固体撮像装置であって、前記イメージエリア を除いた前記チップ上の縁辺部の少なくとも一部に、壁 状凸部を設けている一方、前記マイクロレンズに対向 し、かつ前記壁状凸部上に透明部材を配置すると共に、 前記基板から透明部材にかけて封止部材で囲繞し、前記 マイクロレンズを密封する。

[0009]

【作用】この構成で、前記イメージエリアを除いた前記 チップ上の縁辺部の少なくとも一部に、壁状凸部を設け る一方、前記マイクロレンズに対向し、かつ前記壁状凸 部上に透明部材を配置すると共に、前記基板から透明部 20 材にかけて封止部材で囲繞し、前記マイクロレンズを密 封して、湿気による劣化や屈折率の変化を防いでいる。 [0010]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例につい て説明する。図1及び図2は本発明の第1実施例に係 り、図 1 は固体撮像装置の要部の構成を示す断面図、図 2 はマイクロレンズ及び壁状凸部の形成方法を示す説明 図である。

【0011】図1に示す固体撮像装置10は、被写体像 を撮像する図示しないイメージエリアの前面にあって、 各画素毎に入射する光量を増大させる後述するマイクロ レンズアレイを配置している。

【0012】この固体撮像装置10は、基板としてのセ ラミックベース 1 の上にCCDチップ 2 がダイボンディ ングされている。このCCDチップ2の上には、被写体 像からの入射光を光電変換する前記イメージエリアを有 している。このイメージエリア上には、いわゆる同時式 によりカラー撮像を行うため、色分離用の図示しないカ ラーフィルタがオンチップで形成され、その上にマイク ロレンズ3が形成されている。

【0013】ここで、前記固体撮像装置10は、例えば インターライン型CCDとして説明する。インターライ ン型CCDの場合、前記イメージエリアには、フォトダ イオードからなる図示しないセンサ部と、図示しない垂 直転送路(以下、V.CCDと記す。)とが隣り合せに 配置されている。そして、一つのセンサ部と、それに隣 接する一つのV.CCDとで単位画素(1画素)が構成 されている。また、前記V.CCDの表面には、図示し ない遮光アルミニウムが設けられており、光がV.CC Dに入射しなようになっている。

画素毎に、超小型の光学レンズである凸形状のマイクロレンズ3 aを多数配置して構成されている。こマイクロレンズ7レイ3は、マイクロレンズ3 aの各光軸が、各センサ部の画素中心と一致する位置へ配置している。また、各マイクロレンズ3 aの凸部のサイズ(面積)は、前記センサ部の画案のサイズより大きく形成している。

従って、マイクロレンズ3 a は、前記V. CCDに入射される光の一部を前記センサ部に集光し、前記センサ部が受光する光量を増大している。

【0015】このため前記センサ部の実効開口率が増大 10 し、感度が向上する。よって、例えば、本固体撮像装置 10を用いた電子内視鏡にあっては、レーザ光等による内視鏡検査におけるブルーミングを防止するために、インターライン型を用いたことによって半減した感度が復元できる。また、例えば気管支や血管等の極細管腔用電子内視鏡において、本固体撮像装置10を使用すれば、その感度を向上できる。

【0016】一方、前記CCDチップ2は、前記イメージエリアを除いた縁辺部上の全周にわたって、マイクロレンズ3 aと同じ材質(例えば、プラスチック等の樹脂)で、同時に形成された壁状凸部4を設けている。この壁状凸部4は、マイクロレンズ3 aの高さより、若干高く形成されており、その上に透明部材としてのカバーガラス5を載置している。前記壁状凸部4を高く形成することにより、カバーガラス5にかかる外圧が、マイクロレンズ3 aに加わらなようにしている。尚、壁状凸部4は、CCDチップ2の縁辺部上の全周ではなく、一部に形成しても良い。

.

【0017】また、前記カバーガラス5は、マイクロレンズアレイ3に傷などがつかないよう、保護の役目をしている。尚、前記壁状凸部4とカバーガラス5とは、接着して固定するようにしても良い。

【0018】さらに、封止部材としての封止樹脂6により、セラミックベース1からカパーガラス5にかけて接着固定することにより、マイクロレンズアレイ3を密封している。封止樹脂6は、セラミックベース1前面の縁辺部全周から、さらにCCDチップ2、壁状凸部4、及びカバーガラス5それぞれの外周の全側面にかけて形成されている。

【0019】前記マイクロレンズアレイ3及び壁状凸部4の形成方法は、図2に示すように、CCDチップ2の上に、例えば樹脂を壁状凸部4と同じ高さで形成する。その後、フォトリソグラフィーにより、図2に示すハッチング(斜線)部分を落としてマイクロレンズアレイ3と壁状凸部4とを形成する。尚、壁状凸部4は、CCDチップ2と同時に同じ材質で形成しても良いし、あるいは、異なる材質で形成しても良い。

【0020】本実施例のマイクロレンズ付きの固体撮像 装置10においては、マイクロレンズを形成するとき に、CCDチップ2の縁辺部上全周にわたって、壁状凸 50

部4を同時に形成し、カバーガラス5をその上に設けて、側面を封止樹脂6で密封固定する。このようにして、本実施例は、密封性の良いパッケージを実現している。従って、本実施例では、マイクロレンズアレイ3やオンチップの前記カラーフィルタが湿気により劣化することがなく、マイクロレンズアレイ3の屈折率も変化することがない。このため、本固体撮像素装置10を用いれば、湿気に強く、高感度で、良質の画像を得ることができる。

【0021】また、本実施例では、CCDチップ2上(イメージエリアを除き)に、壁状凸部4を形成し、カバーガラス5の大きさも、CCDチップ2と同じ大きさであり、さらにセラミックペース1も、封止部材6を載せる分の面積しか、余分に形成しておらず、全体的に小型化を図っている。

【0022】一方、図6に示すマイクロレンズ23を有する従来の固体撮像装置20では、カバーガラス25はCCDチップ22より大きく、またセラミックベース21は、カバーガラス25よりもさらに大きく形成されている。この従来例に対して、本実施例は、より小型で密封性の良いCCDチップ2のパッケージを実現している。従って、本固体撮像装置10は、内蔵する機器の小型化が要求される内視鏡等においても、有利であり。こうした内視鏡等の小型化を図ることができる。

【0023】尚、本実施例では、CCDチップ2の各センサ部に対向して、単位画素毎に凸形状のマイクロレンズ3aを設けているが、これに対して、コーン型反射レンズを設けようにしても良い。このコーン型反射レンズは、レンズ中を通った光が側面で反射し、反射した光が集光するような、例えば円錐状または角錐状に凹形状に形成されているものである。尚、コーン型反射レンズに関しては、本出顧人による特願平2-405221号に詳しいので、図及び説明を省略する。

【0024】図3は、本発明の第2実施例に係る固体撮 像装置の要部の構成を示す断面図である。図3に示す本 実施例の固体撮像装置11は、前記カバーガラス5が前 記壁状凸部4上に載置されるまでは、第1実施例と同じ である。固体撮像装置11が、第1実施例と異なる点 は、前記セラミックベース1から、カバーガラス5まで の側面部全周にかけて、四角い枠状に形成された封止部 材としての例えば金属製の枠?を設けていることであ る。さらに、この枠では、その上端部側全周にわたっ て、カバーガラス5との間を封止部材としての封止樹脂 6 a により接着固定している。また、この枠7は、その 下端部全周にわたって、セラミックベース1との間を封 止部材としての封止樹脂6bにより、接着固定してい る。このようにして、前記マイクロレンズアレイ3は、 密封されている。尚、符号12は、前記CCDチップ2 に接続されて、信号の入/出力が行われる端子である。

【0025】本実施例では、側面のほとんどを、例えば

5

金属製の枠7で覆っているため、第1実施例より、気密性、密封性を高くすることができる。その他の構成及び作用効果は、第1実施例と同様で、説明を省略する。

【0026】図4は、本発明の第3実施例に係る固体撮像装置の要部の構成を示す説明図である。図4に示す本実施例の固体撮像素装置13は、第2実施例が前記枠7一つで、側面を覆っていたのに対して、さらに加えて、第2の枠8を備えている。その他、第2実施例と同様の構成及び作用については、同じ符号を付して説明を省略する。

【0027】前記セラミックベース1には、その側面部を一周するように、四角い枠状に形成された封止部材としての例えば、金属製の第2の枠8が設けられている。この第2の枠8は、その上端部側全周にわたって、セラミックベース1との間を封止部材としての封止樹脂6cにより、接着固定されている。

【0028】また、前記枠7は、第2の枠8から、前記カバーガラス5までの側面部全周にかけて設けられている。

【0029】前記セラミックベース1と第2の枠8と、またカバーガラス5と枠7との固定は、それぞれ別個に行ない、枠7と第2の枠8とは、同種の金属同志で形成し、溶接等により接続し、密封性を高めればよく、このようにすれば組立てが容易である。その他の構成及び作用効果は、第2実施例と同様で、説明を省略する。

【0030】図5はマイクロレンズを有しない固体撮像 装置の構成を示す断面図である。図5に示す固体撮像装置14は、前記マイクロレンズアレイ3が無く、かつ前 記第2実施例と同様に密封性を高めたものである。その 他、第2実施例と同様の構成及び作用については、同じ 符号を付して説明を省略する。

【0031】前記固体操像装置14は、オンチップの前記カラーフィルタに代えて、前記カバーガラス5とマイクロレンズアレイ3との間に、色分離用のカラーフィルターアレイ9を設けている。尚、カバーフィルタアレイ9は、例えば、カバーガラス5に膜を蒸着して形成して

も良い。一方、封止樹脂15は、その内部に、前記CC Dチップ2と端子12とを接続する図示しないワイヤを 固定している。

【0032】あるいは、その他構成は第1実施例または 第3実施例と同様にしても良い。

【0033】尚、前記各実施例においては、前記マイクロレンズは、図示例の凸型や前述したコーン型反射レンズなどに限定されものではない。

[0034]

10 【発明の効果】本発明によれば、マイクロレンズ付の固体撮像素子において、小型で密封性の良いパッケージを実現できるためマイクロレンズやオンチップのカラーフィルターが湿気により劣化したり、屈折率が変化したりすることを防止できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1本発明の第1実施例に係る固体撮像装置の 要部の構成を示す断面図。

【図2】図2はマイクロレンズ及び壁状凸部の形成方法 を示す説明図。

【図3】図3は本発明の第2実施例に係る固体撮像装置 の要部の構成を示す断面図。

【図4】図4は本発明の第3実施例に係る固体撮像装置の要部の構成を示す断面図。

【図5】図5はマイクロレンズを有しない固体撮像装置の構成を示す断面図。

【図6】図6は従来の固体撮像装置を示す断面図。

【符号の説明】

1…セラミックベース

2…CCDチップ

) 3…マイクロレンズアレイ

3 a…マイクロレンズ

4…壁状凸部

5…カパーガラス

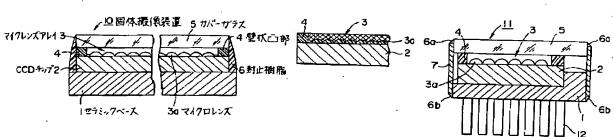
6…封止樹脂

10…固体撮像装置

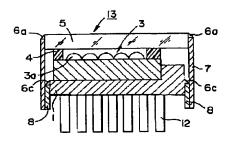
【図1】

【図2】

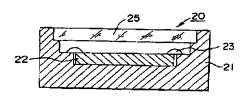
【図3】



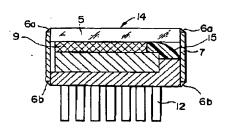
【図4】



[図6]



[図5]



【手続補正書】

【提出日】平成4年6月26日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】ここで、前記固体撮像装置10は、例えばインターライン型CCDとして説明する。インターライン型CCDの場合、前記イメージエリアには、フォトダイオードからなる図示しないセンサ部と、図示しない垂直転送路(以下、V. CCDと記す。)とが隣り合せに配置されている。そして、一つのセンサ部と、それに隣接する一つのV. CCDとで単位画素(1画素)が構成されている。また、前記V. CCDの表面には、図示しない遮光アルミニウムが設けられており、光がV. CCDに入射しないようになっている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】前記マイクロレンズアレイ3は、前記単位 画素毎に、超小型の光学レンズである凸形状のマイクロレンズ3 a を多数配置して構成されている。このマイクロレンズアレイ3は、マイクロレンズ3 a の各光軸が、各センサ部の画素中心と一致する位置へ配置している。また、各マイクロレンズ3 a の凸部のサイズ (面積)は、前記センサ部の画素のサイズより大きく形成してい

る。従って、マイクロレンズ3aは、前記V. CCDに 入射される光の一部を前記センサ部に集光し、前記セン サ部が受光する光量を増大している。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 5

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】このため前記センサ部の実効開口率が増大し、感度が向上する。よって、例えば、本固体操像装置10を用いた電子内視鏡にあっては、レーザ光等による内視鏡検査におけるスミアを防止するために、インターライン型を用いたことによって半減した感度が復元できる。また、例えば気管支や血管等の極細管腔用電子内視鏡において、本固体操像装置10を使用すれば、その感度を向上できる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】前記マイクロレンズアレイ3及び壁状凸部4の形成方法は、図2に示すように、CCDチップ2の上に、例えば樹脂を壁状凸部4と同じ高さで形成する。その後、フォトリソグラフィーにより、図2に示すハッチング(斜線)部分を落としてマイクロレンズアレイ3と壁状凸部4とを形成する。尚、壁状凸部4は、マイクロレンズアレイ3と同時に同じ材質で形成しても良い

し、あるいは、異なる材質で形成しても良い。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】一方、図6<u>に示すように、ボンディングワイヤ23を有すると共に、CCDチップ22上に図示し</u>ないマイクロレンズを載せた従来の固体撮像装置20で

は、カバーガラス25はCCDチップ22より大きく、またセラミックベース21は、カバーガラス25よりもさらに大きく形成されている。この従来例に対して、本実施例は、より小型で密封性の良いCCDチップ2のパッケージを実現している。従って、本固体撮像装置10は、内蔵する機器の小型化が要求される内視鏡等においても、有利であり、こうした内視鏡等の小型化を図ることができる。